PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-310344

(43)Date of publication of application: 06.11.2001

(51)Int.Cl.

B29C 43/30 B29C 43/46 B29C 43/48 B32B 15/04 B32B 15/08 HO5K 3/00 B29K 77:00 B29K505:00

21)Application number: 2000-126942

(71)Applicant:

B29L 9:00

KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

22)Date of filing:

27.04.2000

(72)Inventor:

HASE NAOKI

KATAOKA KOSUKE

FUSHIKI YASUO

54) METHOD FOR MANUFACTURING LAMINATED SHEET

57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laminated sheet suitable as a flexible substrate material not having bad appearance such as wrinkles or the ike generated at the time of thermal lamination.

SOLUTION: In a method for manufacturing the laminated sheet by laminating a plurality of materials to be laminated containing a heat-fusible naterial to be laminated by a pressure and heating molding apparatus, a protective material, of which the tensile elastic modulus at a laminating emperature is 50 kgf/mm2 or more and the coefficient of linear expansion at 200-300° C is 100 ppm/° C or less, is arranged between the pressure surface of the molding apparatus and the materials to be laminated to perform pressure and heating molding at 200° C or higher and, after cooling, he protective material is peeled from the laminated sheet.

EGAL STATUS

Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of ejection or application converted registration]

Date of final disposal for application]

Patent number]

Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-310344 (P2001-310344A)

(43)公開日 平成13年11月6日(2001.11.6)

										
(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ					デ	-73-1*(多考)	
B 2 9 C	43/30		B 2 9	C 4	43/30		4F100			
	43/46			4	3/46	4 F 2 O 4				
	43/48			4	3/48				•	
B 3 2 B	15/04		B 3 2	B 1	5/04			Α		
	15/08			1	5/08			R		
		審査請求	京 未請求 意	请求玛	の数9	OL	(全 5	頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特願2000-126942(P2000-126942)	(71)出	(71) 出願人 000000941						
					鐘源化	学工業	株式会社			
(22)出顧日		平成12年4月27日(2000.4.27)		大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号 (72)発明者 長谷直樹						
<u> </u>			(72)発							
					滋賀県	大津市	比叡辻2	- 5 -	- 8 - 105	
			(72)発	明者	片岡孝	介				
					滋賀県	大津市	坂本 2 -	4 -6	4	
		•	(72)発	明者	伏木八	洲男				
					京都府	山科区	音羽前出	#J33 -	- 1 -702	
			(74) (8)	理人	100094			•		
					弁理士	楠本	高義			
									Elekson and a	
								1	最終頁に続く	

(54)【発明の名称】 積層板の製造方法

(57)【要約】

【課題】 熱ラミネート時に生じるシワ等の外観不良のないフレキシブル基板材料として好適な積層板を提供することを目的とする。

【解決手段】熱融着性の被積層材料を含む複数の被積層材料を加圧加熱成形装置により貼り合わせてなる積層板の製造方法であって、該装置の加圧面と被積層材料との間に、貼り合わせの温度における引張弾性率が50kgf/mm²以上でありかつ200℃から300℃での線膨張係数が100ppm/℃以下である保護材料を配置して、200℃以上の加圧加熱成形を行い、冷却後に該保護材料を積層板から剥離することを特徴とする積層板の製造方法。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱融着性の被積層材料を含む複数の被積 層材料を加圧加熱成形装置により貼り合わせてなる積層 板の製造方法であって、該装置の加圧面と被積層材料と の間に、貼り合わせの温度における引張弾性率が50 k g f /mm'以上でありかつ200℃から300℃での 線膨張係数が100ppm/℃以下である保護材料を配 置して、200℃以上の加圧加熱成形を行い、冷却後に 該保護材料を積層板から剥離することを特徴とする積層 板の製造方法。

【請求項2】 前記積層材料を連続的に加圧加熱して貼 り合わせてなることを特徴とする請求項1記載の積層板 の製造方法。

【請求項3】 前記保護材料が非熱可塑性のポリイミド フィルムからなり、その厚みが50μm以上であること を特徴とする請求項1または2に記載の積層板の製造方 法。

【請求項4】 2種以上の被積層材料を貼り合わせると とを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の 積層板の製造方法。

【請求項5】 前記被積層材料として、厚みが50μm 以下の金属箔を用いることを特徴とする請求項1乃至請 求項4のいずれか1項に記載の積層板の製造方法。

【請求項6】 前記熱融着性の被積層材料として、熱可 塑性ポリイミドを50重量%以上含有する接着材料を用 いることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に 記載の積層板の製造方法。

【請求項7】 加圧加熱成形装置が、熱ロールラミネー ト機またはダブルベルトプレス機であることを特徴とす の製造方法。

【請求項8】 ロール状に巻かれた長尺シート状物を、 被積層材料または保護材料の少なくとも一方として用い ることを特徴とする請求項2乃至請求項7のいずれか1 項に記載の積層板の製造方法。

【請求項9】 前記保護材料を繰り返し使用することを 特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の積層 板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、加圧加熱成形装置 で製造される積層板の製造方法に関する。特には、電子 電気機器等に用いられるフレキシブル積層板の製造方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】電子電気機器用印刷回路基板に用いられ る積層板には、金属箔が熱硬化性樹脂等の熱硬化型接着 剤によって貼付された積層板(以下、熱硬化型の積層板 と表す)と、熱可塑性樹脂等の熱融着型接着剤によって 貼付された積層板(以下、熱融着型の積層板と表す)が 50 2)

ある。

【0003】熱硬化型の積層板の製造方法は、従来より 種々研究されており、樹脂含浸紙、樹脂含浸ガラス布等 と金属箔を多段プレスや真空プレスを用いてプレスし、 その後、高温で数時間熱硬化させてリジッド積層板を得 る方法や、ロール状の材料を1対の加熱ロールに挟んで ラミネートし、その後、高温で数時間熱硬化させてフレ キシブル積層板を得る方法、加熱ロールの代わりにダブ ルベルトプレス装置を用いて熱ラミネートする方法等が 実施されている。とれら熱硬化型の積層板を製造する場 10 合、加圧加熱成形温度は200℃以下である場合が殆ど である。この程度の加熱温度では、被積層材料にかかる 熱応力が小さく、熱ラミネート時のシワ等の外観不良は 発生しにくい。これら熱硬化型の積層板を製造する方法 において、装置の加圧面と被積層材料との間に保護材料 を挟んで加圧加熱成形する方法がある。(特開昭60-109835、特開平4-89254) ところが、熱融 着型の積層板を製造する場合、接着層を構成する熱可塑 性樹脂のガラス転移温度(Tg)以上の温度で加圧加熱 20 を行わなければ熱融着ができない。一方、電子電気機器 用積層板は、部品実装の過程で高温加熱を受けるので、 接着層を構成する熱可塑性樹脂には少なくとも180℃ 以上のTgが求められる。従って、その熱融着のために は200℃以上の熱ラミネート温度が必要となる。この 様な高温でのラミネートでは、被積層材料の熱膨張・熱 収縮の変化が大きくなり、ラミネートされた積層体にシ ワ等の外観不良を生じやすいという問題があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は前記問題点に る請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の積層板 30 鑑み、熱ラミネート時に生じるシワ等の外観不良のない フレキシブル基板材料として好適な積層板を提供すると・ とを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、加圧面と 被積層材料との間に特定の保護材料を配してラミネート すると、ラミネート後の熱可塑性ポリイミドは収縮しよ うとするが銅箔の外側に保護材料があるために面方向の 動きが抑制され、熱可塑性ポリイミドの動きが制限され てシワが発生しないことを見出したのである。すなわ 40 ち、

1)熱融着性の被積層材料を含む複数の被積層材料を加 圧加熱成形装置により貼り合わせてなる積層板の製造方 法であって、該装置の加圧面と被積層材料との間に、貼 り合わせの温度における引張弾性率が50kgf/mm '以上でありかつ200℃から300℃での線膨張係数 が100ppm/℃以下である保護材料を配置して、2 00℃以上の加圧加熱成形を行い、冷却後に該保護材料 を積層板から剥離することを特徴とする積層板の製造方 法。

前記積層材料を連続的に加圧加熱して貼り合わせ

10

30

てなることを特徴とする1)記載の積層板の製造方法。

- 前記保護材料が非熱可塑性のポリイミドフィルム からなり、その厚みが50μm以上であることを特徴と する1)または2)に記載の積層板の製造方法。
- 4) 2種以上の被積層材料を貼り合わせることを特徴と する1) 乃至3) のいずれか一項に記載の積層板の製造 方法。
- 5)被積層材料として、厚みが50μm以下の金属箔を 用いることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれ か1項に記載の積層板の製造方法。
- 6)被積層材料として、熱可塑性ポリイミドを50重量 %以上含有する接着材料を用いることを特徴とする1) 乃至5)のいずれか1項に記載の積層板の製造方法。
- 7) 加圧加熱成形装置が、熱ロールラミネート機または ダブルベルトプレス機であることを特徴とする1)乃至 6)のいずれか1項に記載の積層板の製造方法。
- 8) ロール状に巻かれた長尺シート状物を、被積層材料 および保護材料の少なくとも一方として用いることを特 徴とする1)乃至7)のいずれか1項に記載の積層板の 製造方法。
- 9) 前記保護材料を繰り返し使用することを特徴とする 2) 乃至7) のいずれか一項に記載の積層板の製造方 法。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明の詳細について説明

【0007】本発明の製造方法で得られる積層板の用途 は特に限定されるものではないが、主として電子電気用 のフレキシブル積層板として用いられるものである。な お、本発明でいう被積層材料とは最終的に積層板として 一体化されるシート状または板状の材料をさし、熱融着 性の被積層材料とは加熱による融着によって被積層材料 どうしを接着する機能を有する被積層材料をさす。ま た、保護材料とは積層板の非構成材料をさす。多段で加 圧加熱成形を行うなどの方法を採る場合においては、保 護材料は加圧加熱成形装置の加圧面に接触せずに、ある いは隣接せずに配置され得る。

【0008】本発明に用いられる熱融着性の被積層材料 としては、熱可塑性樹脂フィルム、熱融着性の接着シー ト、熱可塑性樹脂含浸紙、熱可塑性樹脂含浸ガラスクロ ス等が挙げられるが、フレキシブル積層板用としては熱 可塑性樹脂フィルム、熱融着性の接着シートが好まし い。熱可塑性樹脂フィルムとしては耐熱性を有するもの が好ましく、例えば、熱可塑性ポリイミド、熱可塑性ポ リアミドイミド、熱可塑性ポリエーテルイミド、熱可塑 性ポリエステルイミド等の成形物が挙げられ、熱可塑性 ポリイミド、熱可塑性ポリエステルイミドが特に好適に 用いられ得る。これらの耐熱性の熱可塑性樹脂を50% 以上含有する熱融着性の接着シートも本発明には好まし く用いられ、特にエポキシ樹脂やアクリル樹脂のような 熱硬化性樹脂等を配合した熱融着性の接着シートの使用 は好ましい。また各種特性の向上のために熱融着性シー トには種々の添加剤が配合されていても構わない。

【0009】耐熱性接着材料の構成については特に規定 しないが、ある程度の剛性と十分な絶縁特性・接着性を 有するものでは、接着剤層1層からなるものでも構わな い。また、接着材料の剛性を得るために接着剤層の中心 部に剛性のある非熱可塑性のポリイミドフィルムを使用 して3層構造としてもよい。

【0010】熱融着性の被積層材料の作製方法について は特に規定しないが、接着剤層 1 層からなる場合、ベル トキャスト法、押出法等により製膜することができる。 また、耐熱性接着材料の構成が接着層/コアフィルム/ 接着層というような3層からなる場合、コアフィルムの 両面に接着剤層を、片面ずつ、もしくは両面同時に塗布 する方法、特に、ポリイミド系の接着剤を使用する場 合、ポリアミック酸で塗布し、次いでイミド化する方法 と、そのまま可溶性ポリイミド樹脂を塗布・乾燥させる 方法がある。その他に、接着層/コアフィルム/接着層 20 のそれぞれの樹脂を共押出しして、一度に耐熱性接着材 料を製膜する方法等がある。

【0011】本発明用いられる前記熱融着性の被積層材 料以外の被積層材料について特に限定しないが、2種以 上の被積層材料、より好ましくは、金属箔、プラスチッ クフィルム、樹脂含浸紙、樹脂含浸ガラスクロス、およ び樹脂含浸ガラス不織布より選択される2種以上の被積 層材料、特には金属箔とブラスチックフィルムを貼り合 わせることが好ましい。

【0012】金属箔については、銅箔が好ましく、50 μm以下の銅箔がより好ましい。特に35μm以下の銅 箔はそれ以上の厚みの銅箔に比べてコシがなく、熱ラミ ネートする際にシワを生じやすいため、35μm以下の 銅箔について、本発明は顕著な効果を発揮する。また、 銅箔の種類としては圧延銅箔、電解銅箔、HTE銅箔等 が挙げられ特に制限はなく、これらの表面に接着剤が塗 布されていても構わない。

【0013】プラスチックフィルムとしては、熱硬化性 樹脂フィルム、熱硬化性樹脂をBステージ化した接着シ ート、熱可塑性樹脂フィルム、熱融着性の接着材料、非 熱可塑性樹脂フィルム等が挙げられる。非熱可塑性樹脂 フィルムの代表例としてはポリイミドフィルムが挙げら れる。プラスチックフィルムには必要に応じて、片面ま たは両面に接着剤が塗布されていても構わないし、既に 積層成形されたフィルムを更に本発明にかかる積層成形 に供しても構わない。

【0014】加圧加熱成形装置については、被積層材料 を加熱して圧力を加えてラミネートする装置であれば特 にこだわらず、例えば、単動プレス装置、多段プレス装 置、真空プレス装置、多段真空プレス装置、オートクレ ーブ装置、熱ロールラミネート機、ダブルベルトプレス

機等が挙げられ、これらのうち熱ロールラミネート機、ダブルベルトプレス機が好ましく用いられ得る。特に被積層材料、保護材料としてロール状に巻かれた長尺シート状物をこれらの装置と組み合わせて用いると、積層板の連続製造が可能となり生産性の向上に繋がる。加熱方法について、所定の温度で加熱することができるものであれば特にこだわらず、熱媒循環方式、熱風加熱方式、誘電加熱方式等が挙げられる。加熱温度は200℃以上が好ましいが、電子部品実装のために積層板が雰囲気温度240℃の半田リフロー炉を通過する用途に供される場合には、それに応じたTgを有する熱融着シートを使用するため240℃以上の加熱が好ましい。加圧方式についても所定の圧力を加えることができるものであれば特にこだわらず、油圧方式、空気圧方式、ギャップ間圧力方式等が挙げられ、圧力は特に限定されない。

【0015】本発明においてはシワなどの外観不良から 保護するための材料である保護材料が必須である。な お、特開昭60-109835や特開平4-89254 には、装置の加圧面と被積層材料との間に保護材料を挟 んで加圧加熱成形する方法が記載されている。いずれ も、熱硬化性型の積層板を製造するものであり、それゆ え加圧加熱成形温度は200℃以下と低い場合がほとん どで、もともとシワなどの外観不良も発生しにくいもの であり、その目的も、本発明の効果であるシワの発生を 防ぐというものではなく、金属箔表面の傷や打痕の発生 を防いだり、熱ラミネート後の硬化炉における積層板の 反りの発生を防ぐものであった。あるいは樹脂溜まりの ある平滑性に乏しい樹脂含浸紙や樹脂含浸ガラス布等に より滑らかなラミネート加工が阻害される等の問題が発 生する場合に保護材料を用いるときがあるが、本願発明 の目的とは大きく異なる。

【0016】シワの発生原因を詳しく説明すると、例え ば、熱ロールラミネート機で銅箔と熱可塑性ポリイミド をラミネートする場合、熱ロールラミネート機のプレス ロール間を通過することで、銅箔と熱可塑性ポリイミド が貼り合わされる。ラミネート時、各被積層材料は熱に よって膨張した状態にあるが、一般に銅箔の線膨張係数 よりも熱可塑性ポリイミドの線膨張係数は大きいため、 銅箔より面方向に大きく伸びた状態で熱可塑性ポリイミ ドは銅箔と熱ラミネートされ、逆に、冷却時には熱可塑 40 性ポリイミドは銅箔より面方向に大きく縮む。このた め、できた積層板は面方向にシワを生じる。これは、圧 力が開放されるラミネート直後も、材料が熱を保持して おり、その温度が熱可塑性ポリイミドのTgよりも高い ために熱可塑性ポリイミドは流動状態にあり、シワの発 生を抑止できないことも一因となっていると考えられ る。

【0017】従って、保護材料は加熱時に、ある程度の 硬さを保持しないと、保護材料としての役割を担うこと ができないことから、貼り合わせ温度での引張弾性率が 50 50 k g f / mm'以上を保持することが必要である。 弾性率が50 k g f / mm'未満であると、ラミネート する圧力によっては、ワレが発生する場合がある。また、保護材料の線膨張係数は100ppm/℃以下であることが好ましい。線膨張係数が100ppm/℃より 大きいと、ラミ時の加熱 – 冷却サイクルによって被積層 材料に比べて保護材料の寸法が大きく変化するため、ラ ミ後に被積層材料の表面にシワを生じさせるという悪影響を及ぼす。

6

【0018】前記保護材料は、加工時の温度に耐え得るものでなければならず、例えば250℃で加工する場合は、それ以上の耐熱性を有するポリイミドフィルムや銅箔、アルミニウム箔、SUS箔といった金属箔等が有効である。また、一般に市販されているポリイミドフィルムを使用する場合、ラミネート後の積層板のシワ形成を抑制するという点から、保護材料の厚みは75μm以上が好ましい。

【0019】保護材料を剥離する際の積層板の温度は、熱可塑性樹脂を被積層材料として使用する場合には、そ20 のTg以下の温度が好ましい。より好ましくはTgよりも100℃以上低い温度、更に好ましくはTgよりも100℃以上低い温度である。最も好ましくは室温まで冷却された時点で保護材料を積層板から剥離するのが好ましい

【0020】本発明においては、前記保護材料を繰り返し使用することができる。熱ロールラミネート機の前後に被積層材料の繰出・巻取装置を設置するのはもちろんのこと、保護材料用の繰出・巻取装置を併設することによって、一度ラミで利用された保護材料を巻取装置で巻取り、繰出側に再度設置することで、保護材料を再利用することができる。巻き取る際に、端部位置検出装置と巻取位置修正装置を設置して、精度よく保護材料の端部を揃えて巻き取っても構わない。

【0021】以下実施例を記載して本発明をより詳細に 説明する。

【実施例】 (実施例1、2) T g 1 9 0 ℃の2 5 μ m の

[0022]

熱可塑性ボリイミドフィルム(鐘渦化学工業株式会社製PIXEO TP-T)の両側に18μmの圧延銅箔、さらにその両側に保護材料を配して、熱ロールラミネート機を用いて、ラミ温度300℃、ラミ圧力50kgf/cm、ラミ速度2m/minの条件で耐熱性フレキシブル積層板を作製した。詳細条件は表1に示す。その結果、外観にシワ等の不良のないフレキシブル積層板を得た。なお、引張弾性率は、JIS K713に準拠し、島津製作所(株)製:オートグラフS-100-Cを用いてクロスヘッドスピード(引張速度)200mm/minで測定した。線膨張係数は、JIS K7197に準拠して、理学電機(株)製:熱分析装置TMA8140を用いて昇温速度10℃/minで測定した。

7

\ \U_1 - \

【0023】(比較例1、2)実施例1と同様に表1の 条件でフレキシブル積層板を作製した。 *入ったようなシワが発生した。 【0025】

来作しフレインフル慎層似をIF裂した。

10025

【0024】その結果、ラミネートの進行方向に縦筋が米

【表1】

	実施例1	実施例 2	上較例1	比較例2
保護材料	ポリイミドフィルム*1	銅箔	なし	ポリフェニレンサル ファイドフィルム
初期引張弾性率 (kgf/mm²) at 300℃	120	6000	_	測定不能
線膨張係数 (ppm/℃) at 200-300℃	40	2 0	. –	湖定不能
厚み (μm)	7 5	75	_	7 5
リサイクル	可能	可能	_	不可能
外観	シワなし	シワなし	シワあり	保護材料が伸びてし まい作製不可能

^{*1}鐘渦化学工業(株) 製 アピカル

[0026]

※ととによって、外観良好な積層板を得ることが出来る。

【発明の効果】本発明による積層板の製造方法を用いる※20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

FΙ

テマコード (参考)

H 0 5 K 3/00

H 0 5 K 3/00 B 2 9 K 77:00

// B29K 77:00

9 K //.00

505:00

505:00

B29L 9:00

B29L 9:00

Fターム(参考) 4F100 AB01A AB17 AB33A AK49B

AK49G AL05B BA02 CB05

CB05B EA021 EC03B EC032

EJ192 EJ302 EJ882 EJ912

GB43 JB16B JB16G JJ03

JL04

4F204 AA29 AA40 AD03 AD08 AG01

AG03 AH36 AR13 FA07 FA11

FA16 FB02 FB12 FB13 FF06

FJ11 FN11 FN15 FQ22 FQ23

FQ32 FQ38 FW15 FW50